

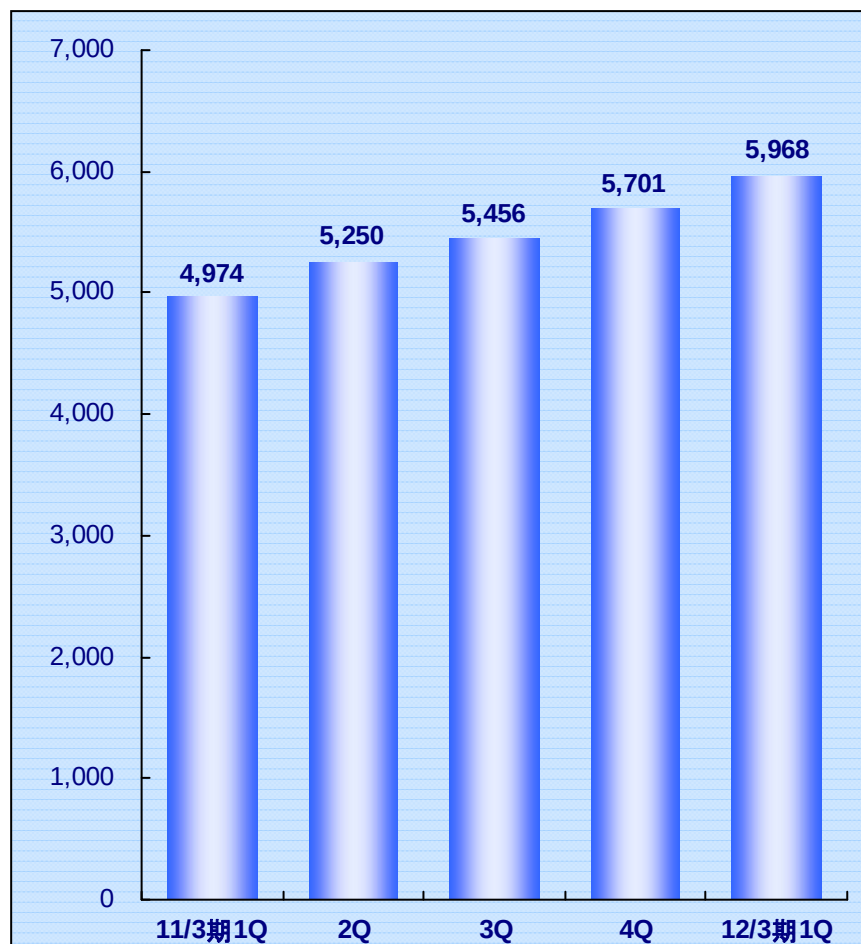
**2012年3月期 第1四半期
決算説明資料**

株式会社テラプローブ

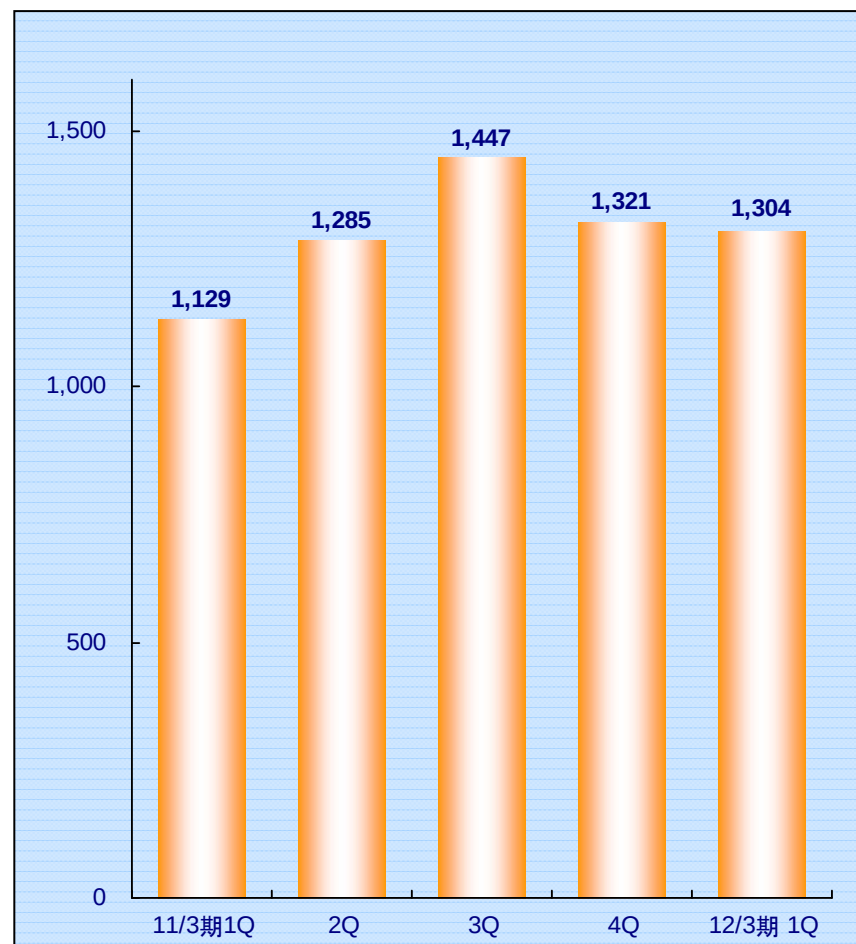
2012年3月期第1四半期業績説明

四半期毎の推移

売上高推移



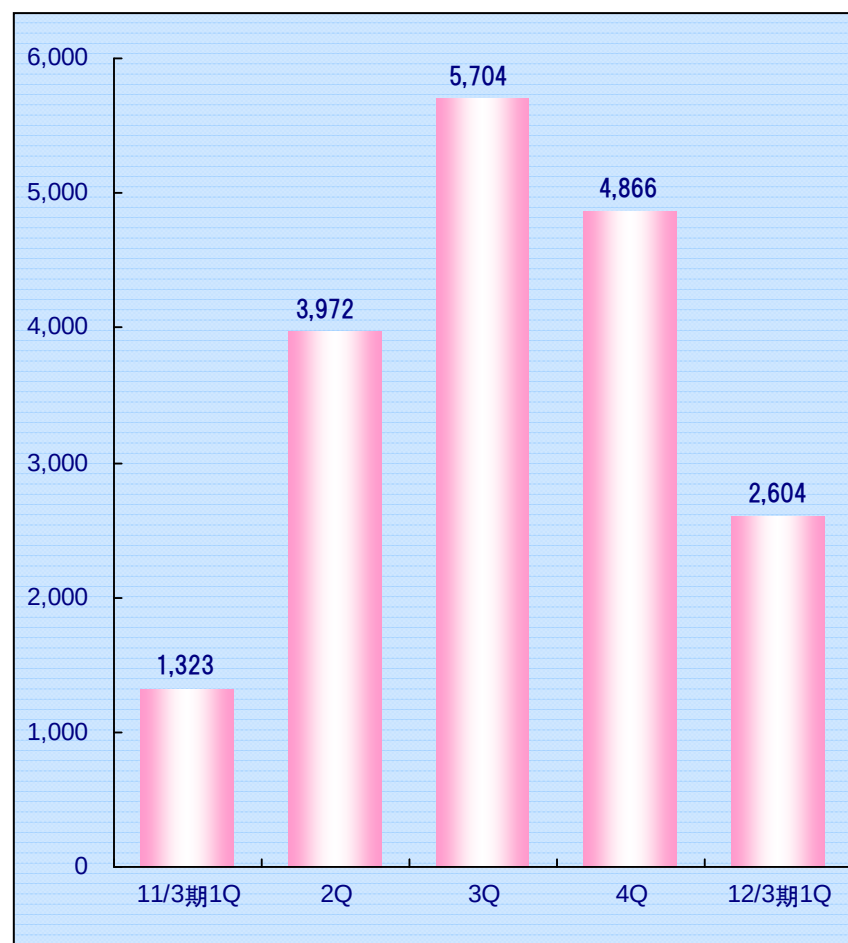
営業利益推移



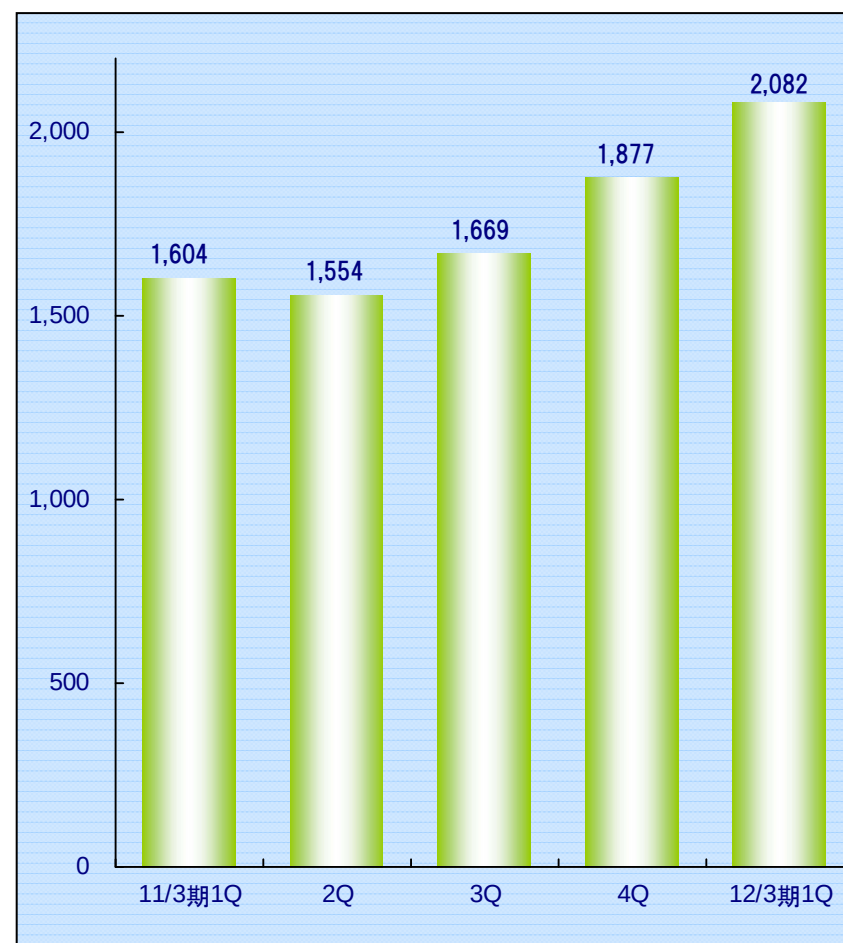
単位: 百万円

設備投資及び減価償却

設備投資額推移



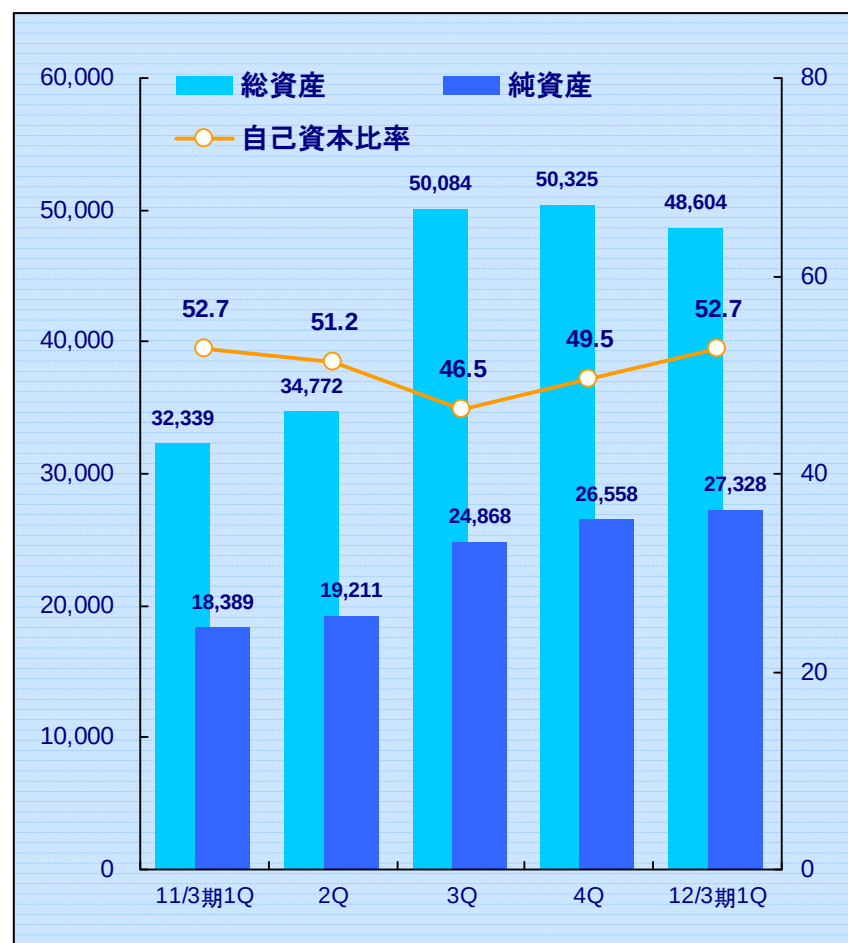
減価償却費推移



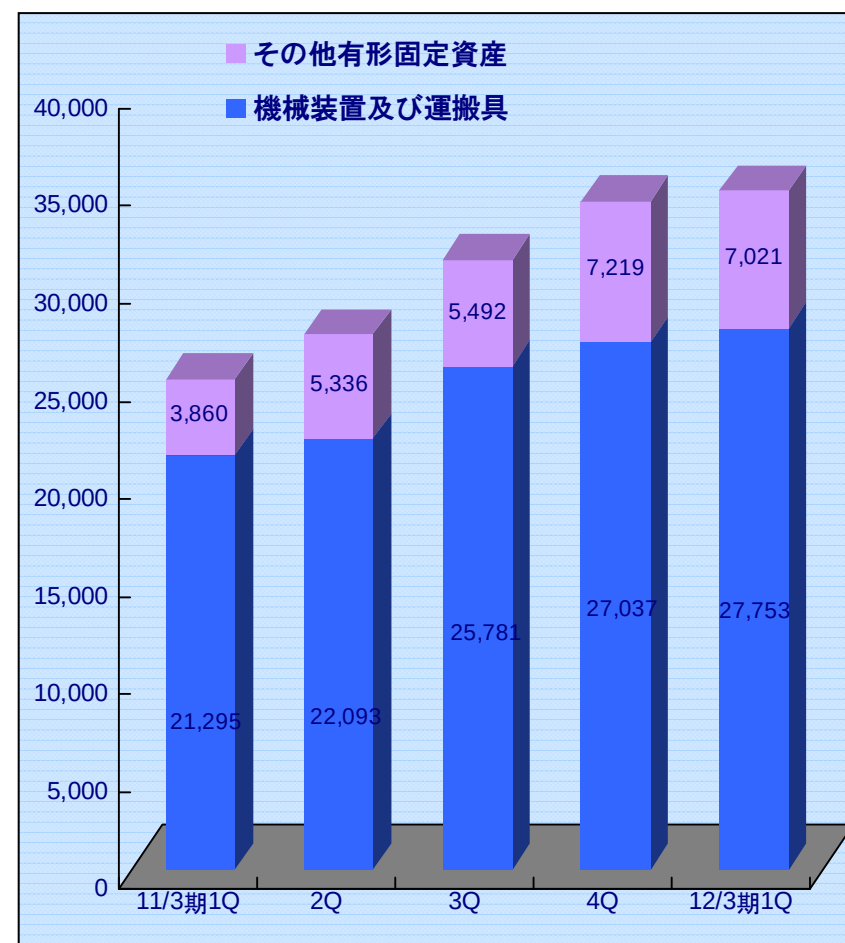
単位:百万円

財務状況①

総資産・純資産・自己資本比率



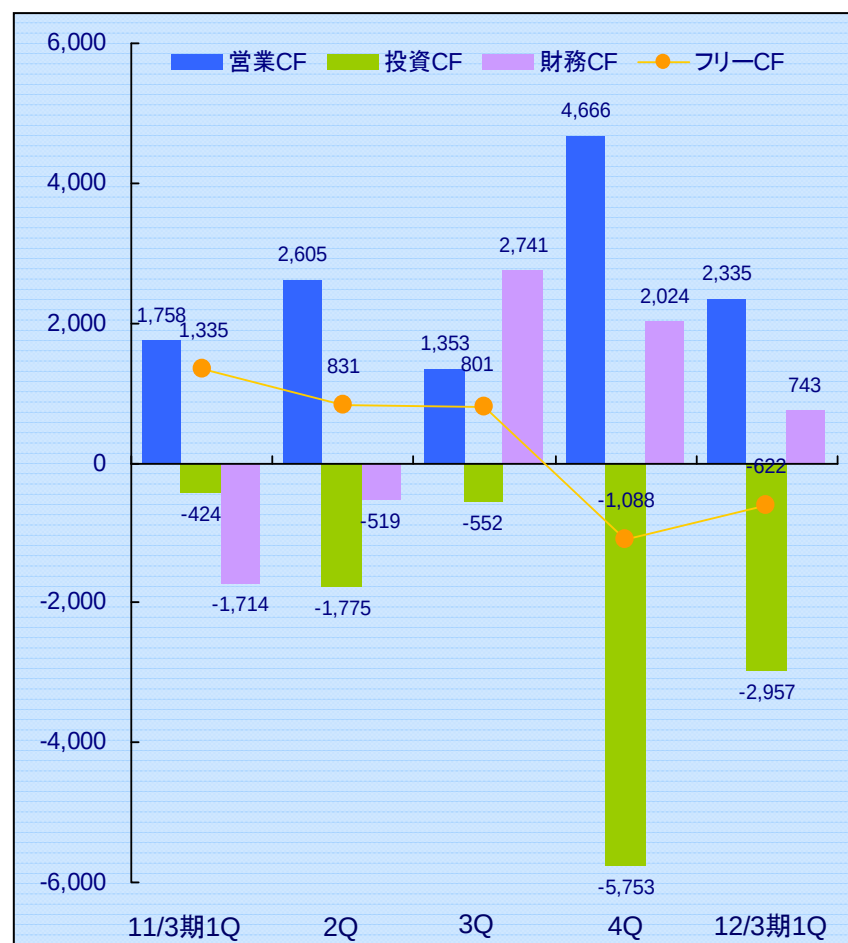
有形固定資産の推移



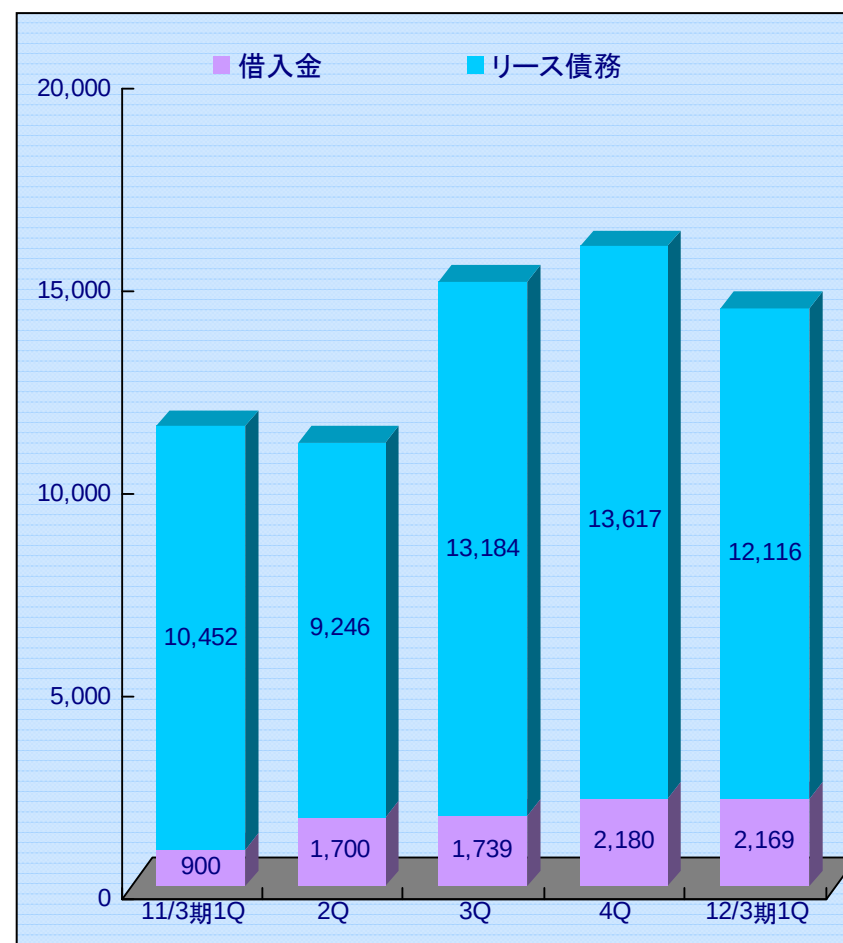
単位:百万円

財務状況②

キャッシュ・フロー



借入金・リース債務残高



単位:百万円

会社概要説明

会社概要

Tera Probe

社名	株式会社テラプローブ (英文名称:Tera Probe, Inc.)
証券コード	6627 東証マザーズ
本社所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
代表者	代表取締役会長 越丸茂 代表取締役社長 渡辺雄一郎
設立	2005年8月
事業内容	・メモリ事業 (DRAM等のメモリ製品のウエハテスト及び開発受託) ・システムLSI事業 (SoC、イメージセンサ、アナログ等の各種半導体製品のウエハテスト、ファイナルテスト及び開発受託)
資本金	11,823百万円
連結子会社	TeraPower Technology Inc. (半導体ウエハテスト受託)
従業員数	285名(単体)、404名(連結)

2011年6月末日現在

事業拠点

TeraProbe



国内拠点

本社・開発センター (神奈川県横浜市)



広島事業所 (広島県東広島市)

メモリ製品のテスト拠点



九州事業所 (熊本県葦北郡)

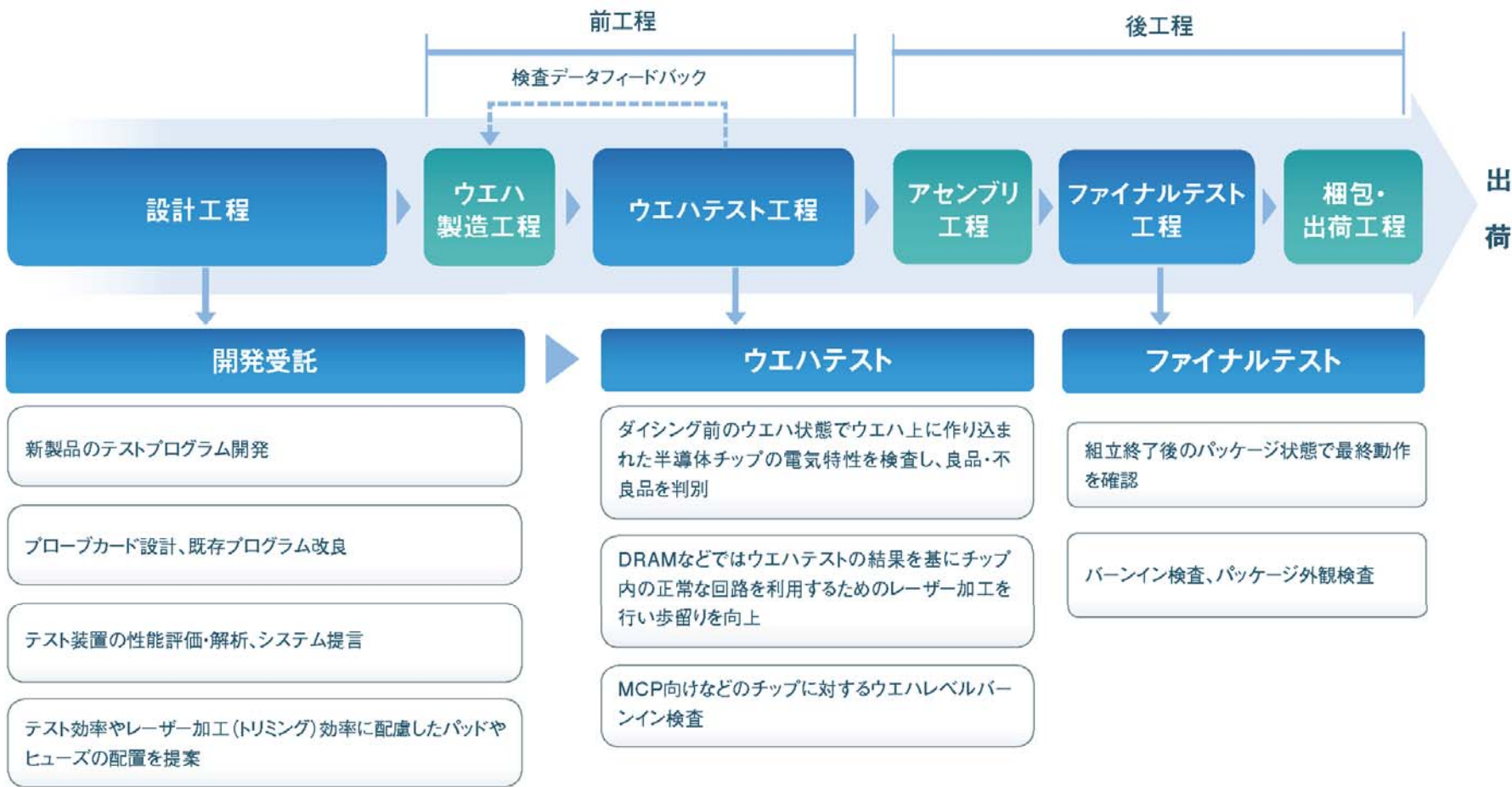
SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点



半導体製造工程における当社事業の役割

Tera Probe

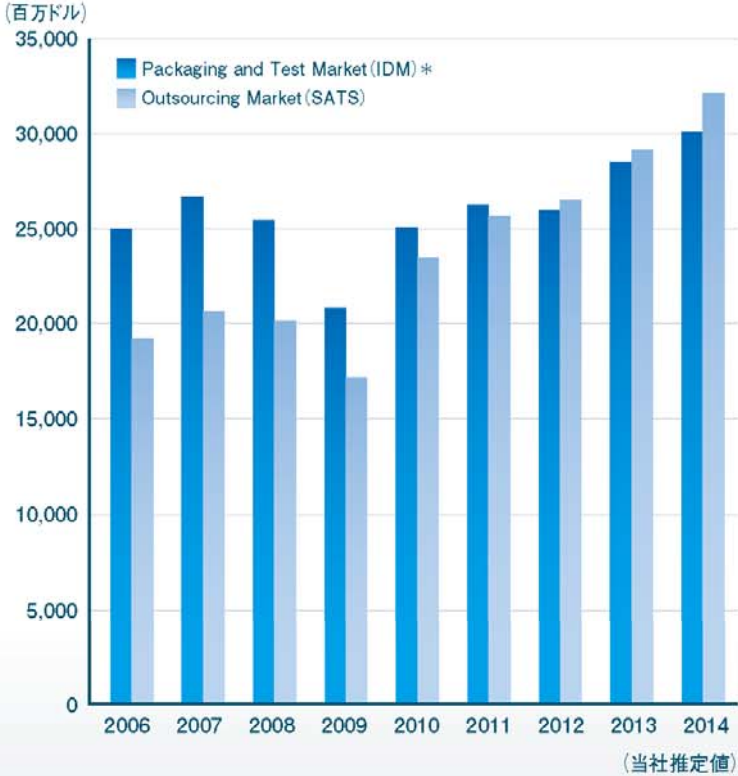
テストオペレーションの他、治工具の設計、テストプログラムの開発、製品レイアウトへのアドバイスまで



テスト／組立の売上実績及び予測

Tera Probe

IDM／アウトソース売上推移



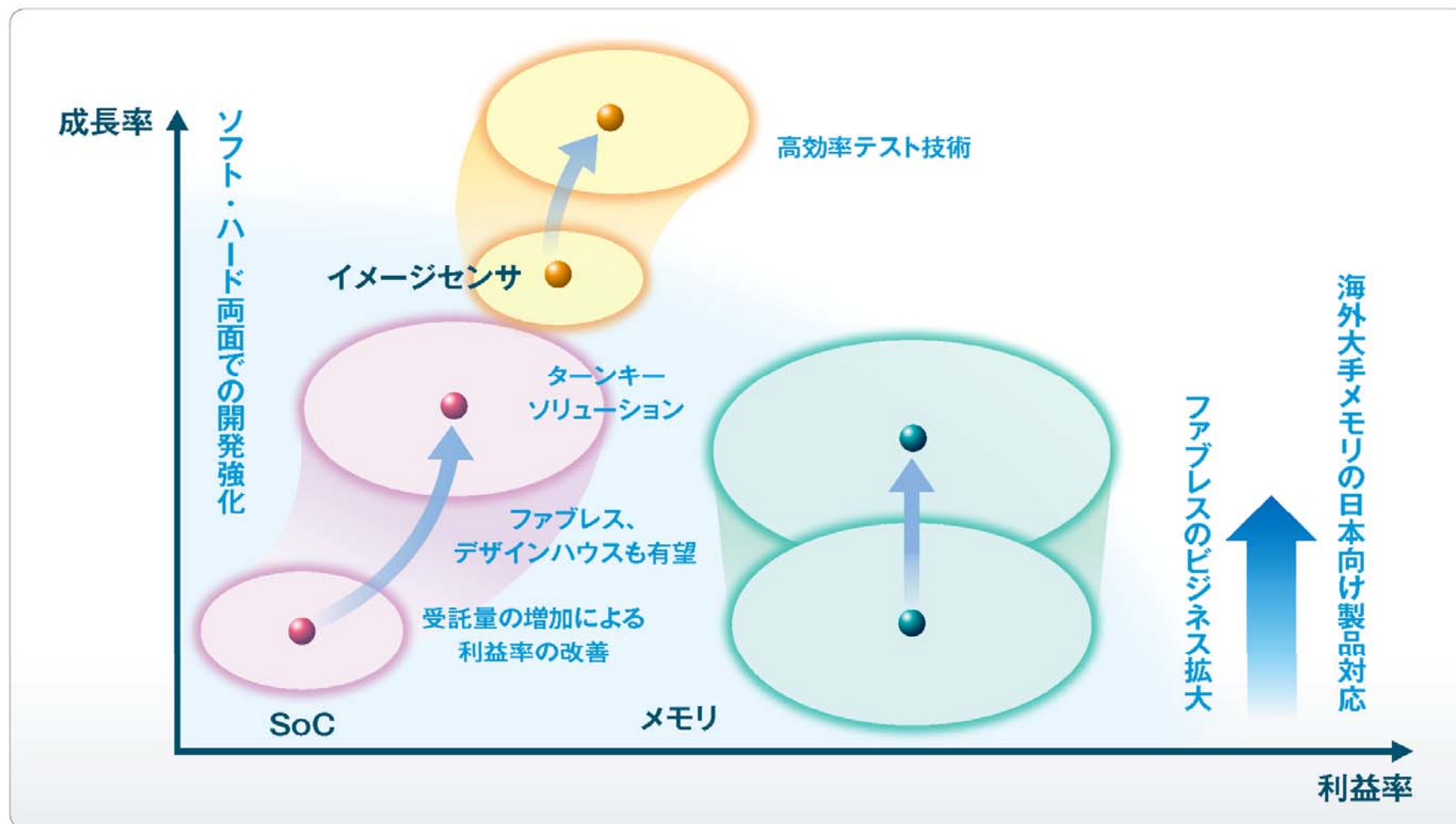
テスト／組立売上推移



製品ポートフォリオに従い成長戦略を策定

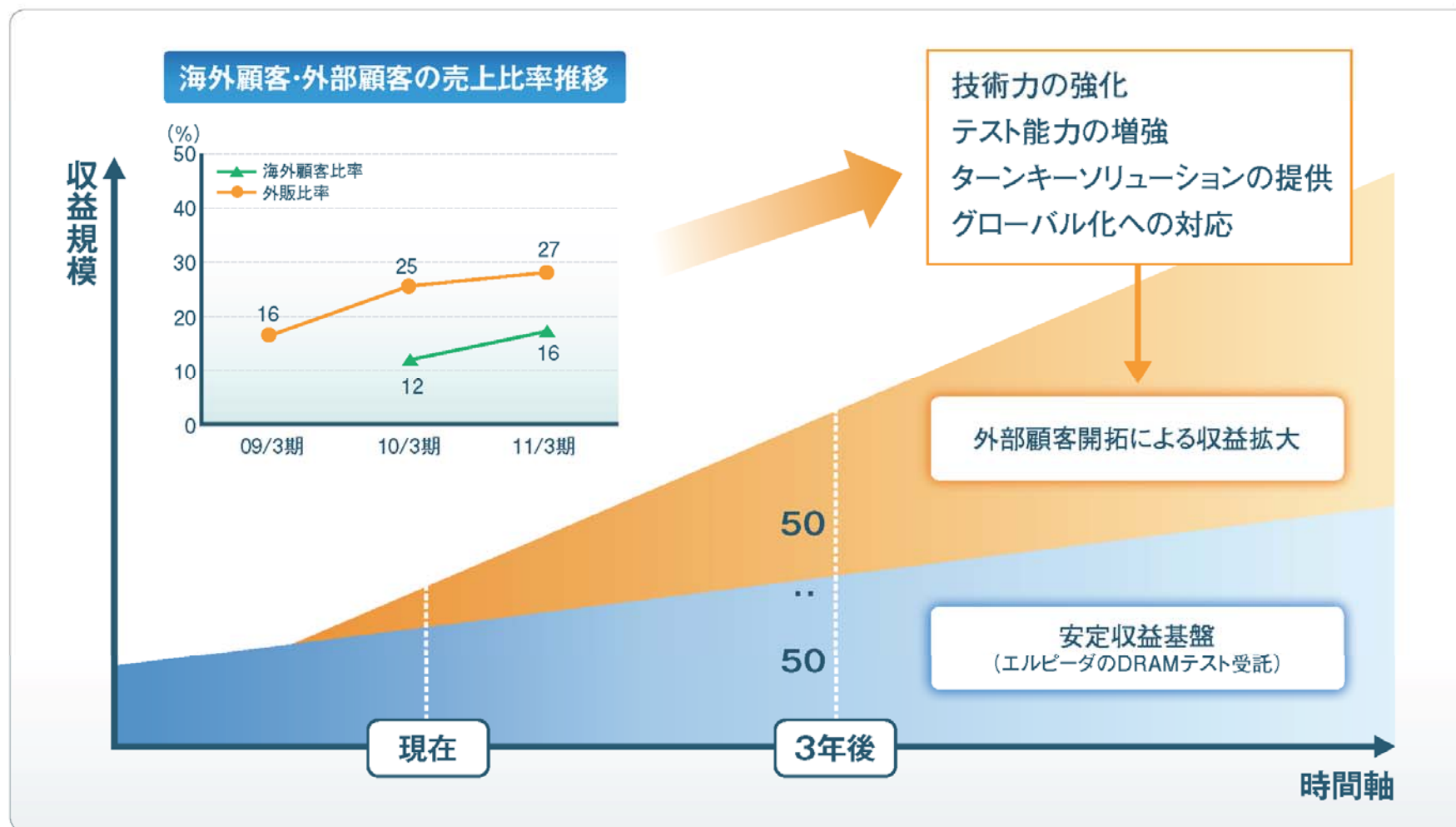
11

TeraProbe



成長戦略

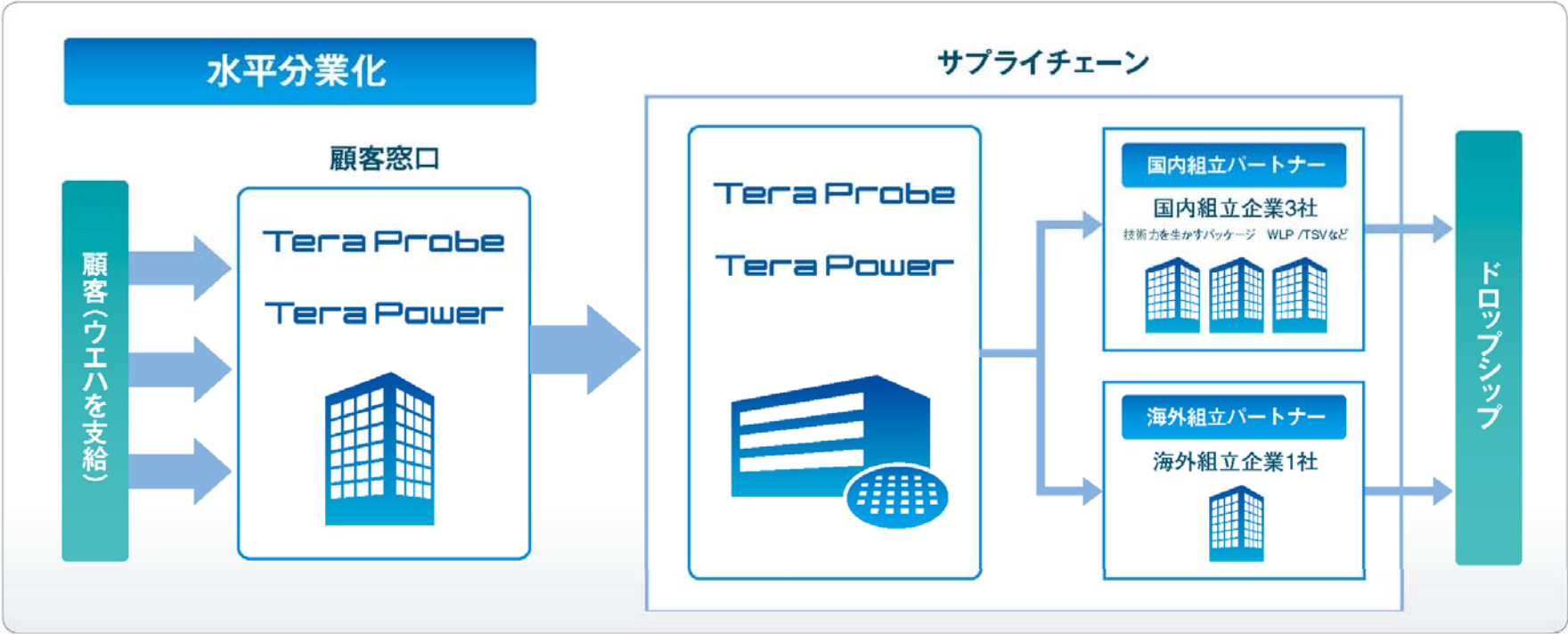
Tera Probe



ターンキーソリューション

Tera Probe

■ 当社におけるターンキーソリューションとは、ウエハテスト、パッケージング、ファイナルテストを当社のマネジメントの下、提携する専門業者が担当し、シームレスにサービスを提供することです。



当社のオーナーシップにより顧客の利便性を更に向上

- ・ 精度の高い生産計画を示す
- ・ トータルでの品質保証が出来る
- ・ 売上／利益の拡大が図れる

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成24年3月期第1四半期決算短信」をご覧くださいいた上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
コーポレートプランニング・IR部門

TEL (045)476-5711

URL <http://www.teraprobe.com>